

プロファイル皿 (50 nm)

次世代半導体CMPスラリーろ過用



"プロファイルⅢ"(50 nm)フィルターは、最先端CMPスラリーろ週用として開発されました。ポールのメルトブロー技術を駆使して、さらに微細なファイバーを用いたメディアにより、非常に低い圧力損失を維持しながら、50 nmのろ週精度を実現しています。

次世代CMPプロセス用セリアスラリーや低濃度のコロイダルシリカスラリーのろ過に最適です。

特長

- ●超微細なファイバーによる連続したテーパー孔構造
- ●各層で安定した孔径をもし、正確なろ過が可能

利点

- ●長いろ過寿命と高い集塵能力
- ●分散ろ過において、高い分級効果

■材質

構成部品	材 質
フィルターメディア	ポリプロピレン
サポートコア、ケージ、エンドキャップ	ポリプロピレン
ローリング	EPDM

■仕様

形状	コード 25	コード 7	
カートリッジ長さ	AB04 : 118 mm AB1 : 276 mm AB2 : 524 mm AB3 : 777 mm AB4 : 1,032 mm	AB04 : 165 mm AB1 : 320 mm AB2 : 569 mm AB3 : 817 mm AB4 : 1,066 mm	
カートリッジ外径	70 mm		
ろ過精度	50 nm		
最高使用温度	82 °C		
耐差圧(温度条件 ℃)	0.41 MPa @ 30 °C 0.34 MPa @ 50 °C 0.2 MPa @ 70 °C 0.1 MPa @ 82 °C		

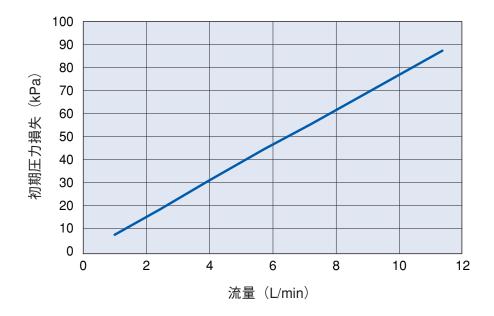
プロファイル皿(50 nm)

製品型式: AB ① W0005 ② J

コード	カートリッジ長さ
04	4"
1	10"
2	20"
3	30"
4	40"

コード	O-リング規格	エンドキャップ形状
25	AS568A-222 ダブルO-リング	フラットエンド
7	AS568A-226 ダブルO-リング	ボンフィン

■流量一圧力損失特性(水、20℃)





日本ポール株式会社

マイクロエレクトロニクス事業部 〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1 TEL.03 (6901) 5700